

B-6 다양한 치태조절기구를 이용한 Ti implant 표면의 치태조절 시 표면형태에 관한 연구

최승환*, 김형섭

전북대학교 치과대학 치주과학교실

I. 연구 목적

Implant 식립후 장기적인 성공을 위해서는 규칙적이고 세심한 치태와 치석의 제거가 필요하다. 그리고 여기에는 여러가지 치태조절기구가 사용된다. 이상적인 치태조절기구는 implant 표면에 최소한의 변화와 치태침착을 가속화시키는 거친면을 형성하지 않아야 한다.

본 연구의 목적은 implant 표면에 추천되는 몇가지 치태조절기구로 표면을 처리한 후 광학현미경과 주사전자현미경 그리고 조도 측정기를 이용해서 표면의 형태와 조도를 측정하고 비교하고자 함이다.

II. 연구 방법

1. 표본 선택
2. 기구 조작 시행
 - Titanium curette
 - Plastic curette
 - Plastic tip-ultrasonic scaler
 - Rotating interdental brush
 - Abrasive rubber cup polishing
3. 조도 측정
4. 광학현미경적인 연구
5. 주사전자현미경적인 연구

III. 연구 결과

- 1) 대조군의 조도는 $R_a=0.170\mu m$, $R_t=1.297\mu m$ 로 측정되었고, 광학현미경상 규칙적인 수평선이 관찰되었으며 SEM 소견상 수평적인 milling mark가 관찰되었고 완전히 매끄러운 표면 형태는 아니었다.

- 2) Titanium curette 처리군의 조도는 $R_a=0.209\mu m$, $R_t=1.602\mu m$ 로 측정되었고, 광학현미경상 많은 scratching이 관찰되었으며, SEM 소견상 수평적인 milling mark 위로 수평, 수직적인 scratching이 관찰되었다.
- 3) Plastic curette 처리군의 조도는 $R_a=0.179\mu m$, $R_t=1.429\mu m$ 로 측정되었고, 광학현미경상 희미한 수직적인 scratching이 관찰되었으며 SEM 소견상 수평적인 milling mark와 약간의 수직적인 scratching이 관찰되었다.
- 4) Plastic tip-ultrasonic scaler 처리군의 조도는 $R_a=0.182\mu m$, $R_t=1.511\mu m$ 로 측정되었고, 광학현미경상 규칙적인 수평선이 관찰되었으며 SEM 소견상 수평적인 milling mark와 부분적인 milling mark의 소실이 관찰되었다.
- 5) Rotating interdental brush 처리군의 조도는 $R_a=0.301\mu m$, $R_t=1.883\mu m$ 으로 측정되었고, 광학현미경상 선명한 수평선이 관찰되었으며 SEM 소견상 강조된 수평적인 milling mark가 관찰되었다.
- 6) Abrasive rubber cup polishing 처리군의 조도는 $R_a=0.147\mu m$, $R_t=1.059\mu m$ 로 측정되었고, 광학현미경상 가장 부드러운 표면이 관찰되었으며, SEM 소견상 milling mark의 완전한 소실과 매끄러운 양태가 관찰되었다.